

1010110110101001011

1010110110101001011

0101001010111010011

1011001010110101011

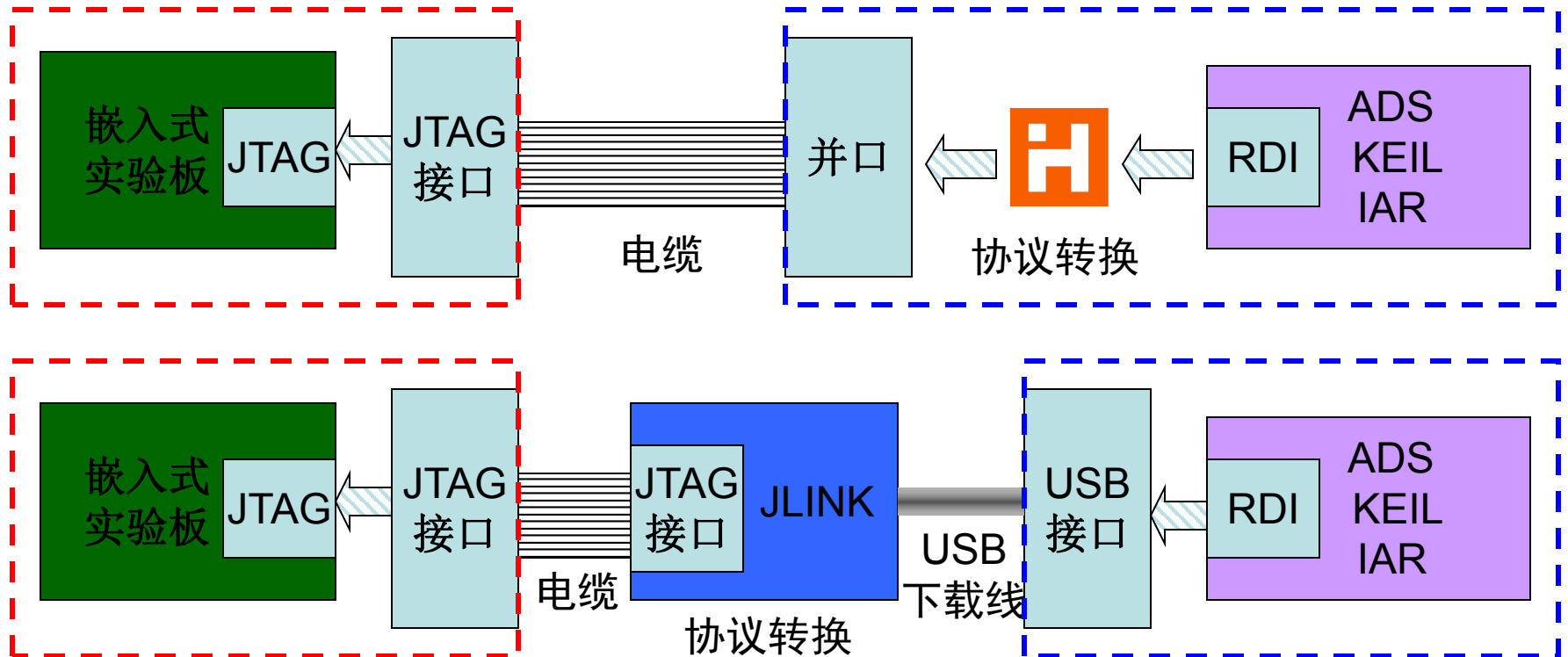
1010110110101001011

# JLINK调试仿真及烧写FLASH教程

J-LINK ?



# This is j-link



JTAG: 国际标准测试协议

RDI: ARM公司提出的调试接口标准

为什么要使用JLINK?





- 1、**JLINK**用硬件进行协议转换，烧写、仿真速度快。
- 2、支持的芯片多。
- 3、**JLINK**使用**USB**下载线与计算机相连，仿真、烧写程序非常方便。

# Part 1

## JLINK+AXD+S3C4510B调试仿真

A、配置ADS工程



B、编译并进入AXD

C、配置AXD

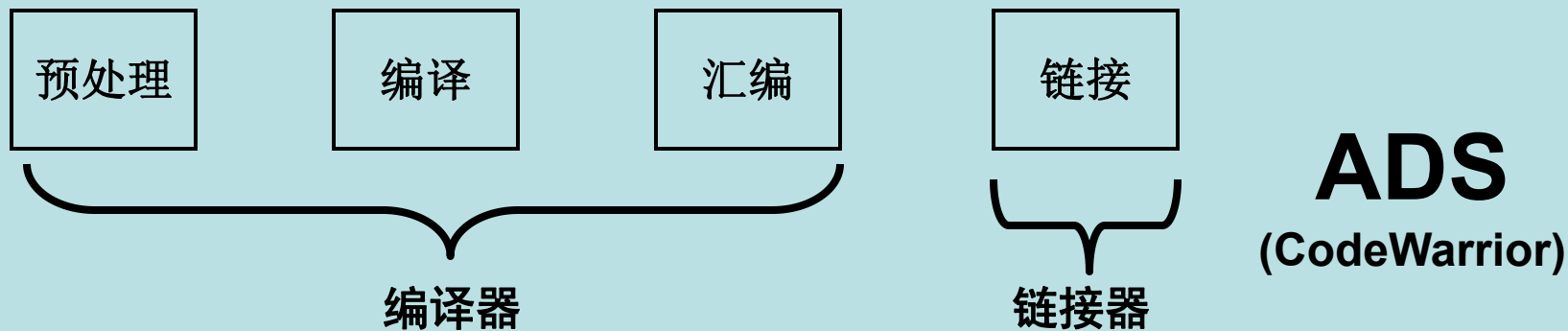


D、调试仿真

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

高级语言程序从源代码到成为可在硬件上运行的可执行代码需要经历四个阶段：



因此，我们配置ADS工程主要配置编译器和链接器。

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

主要配置的选项：

- 1、ARM Assembler（编译器）
- 2、ARM C Compiler（编译器）
- 3、ARM Linker（链接器）

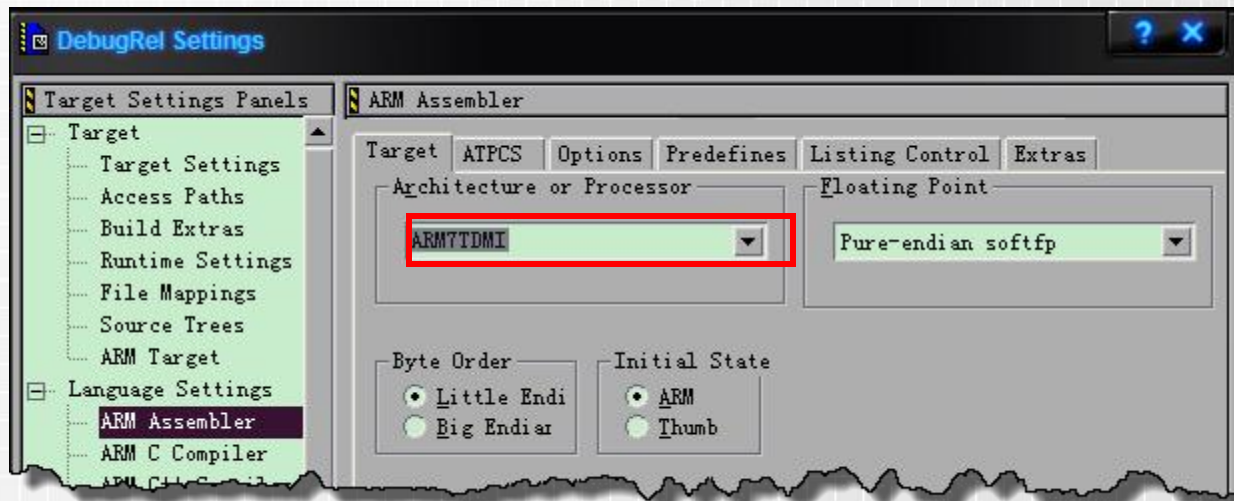
其他选项默认即可。



# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

## 1、ARM Assembler



目的：选择与ARM核相匹配的汇编代码编译器

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

## 2、ARM C Compiler

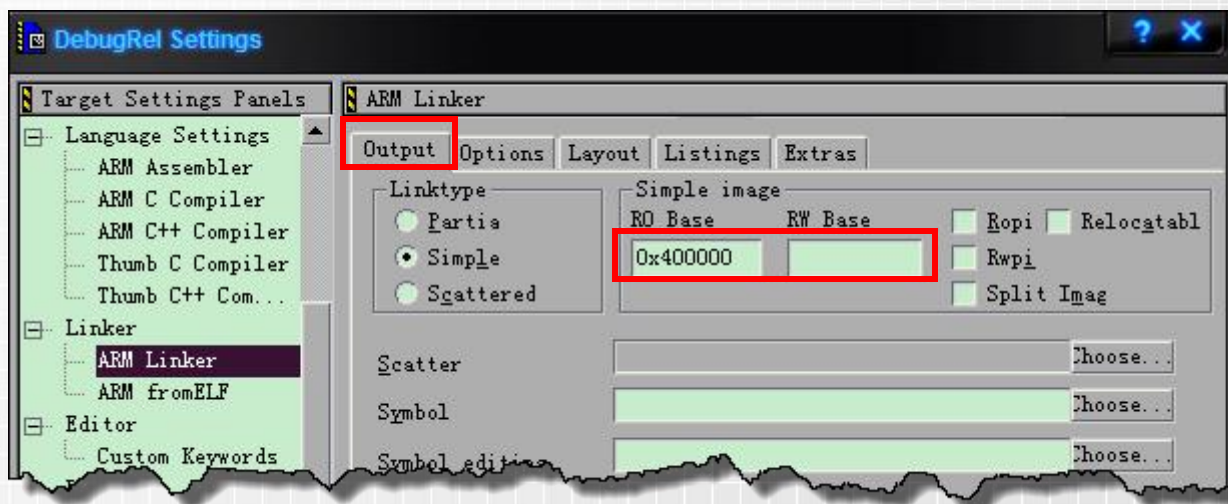


目的：选择与ARM核相匹配的C代码编译器

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

## 3、ARM Linker (Output)



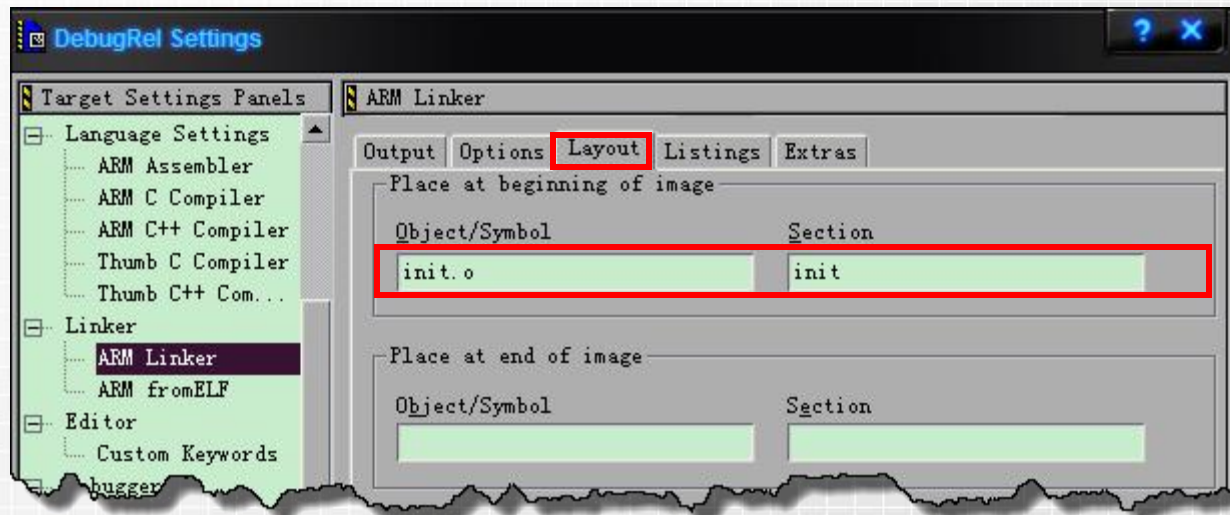
**目的：设置代码段的起始地址为RAM的起始地址。**

在ARM的集成开发环境中，只读的代码段和常量被称作R0段 (ReadOnly)；可读写的全局变量和静态变量被称作RW段 (ReadWrite)；RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段 (ZeroInit)。

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

## 3、ARM Linker (**Layout**)



目的:

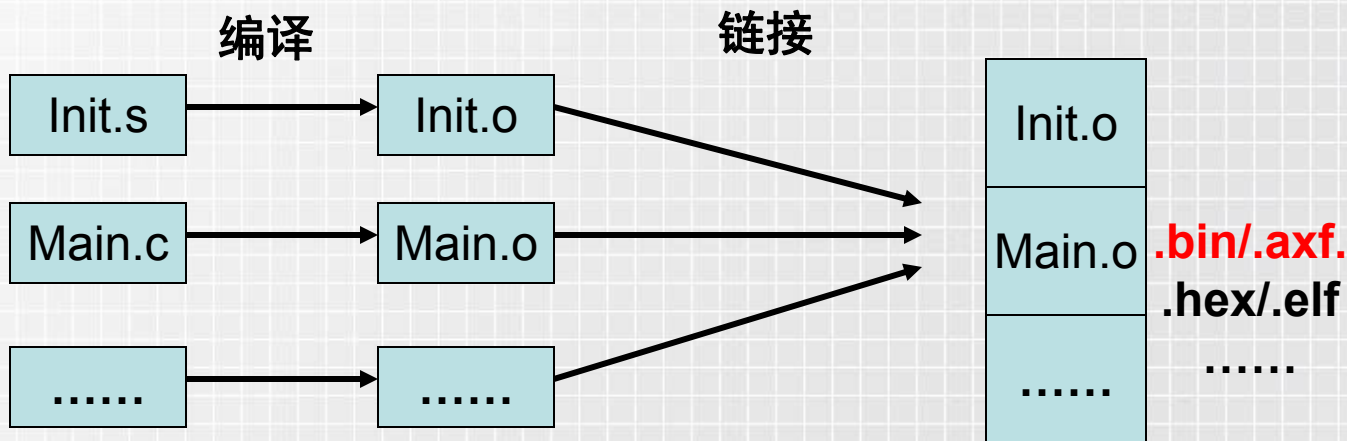
- 1、指定放置在可执行文件开头的目标文件为init.o
- 2、指定放置的逻辑段的段名为init（本例中init为代码段）

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

init.o ?

汇编结束后，生成**多个目标文件**，一般是一个源代码文件生成一个目标文件（头文件除外），然后由链接器来把这些目标文件链接成一个可执行的二进制代码文件。这个文件**可用来调试或者烧写到ROM中**。



Init ?

```
CODE32
```

```
AREA Init,CODE,READONLY
```

```
ENTRY
```

;指定程序入口地址

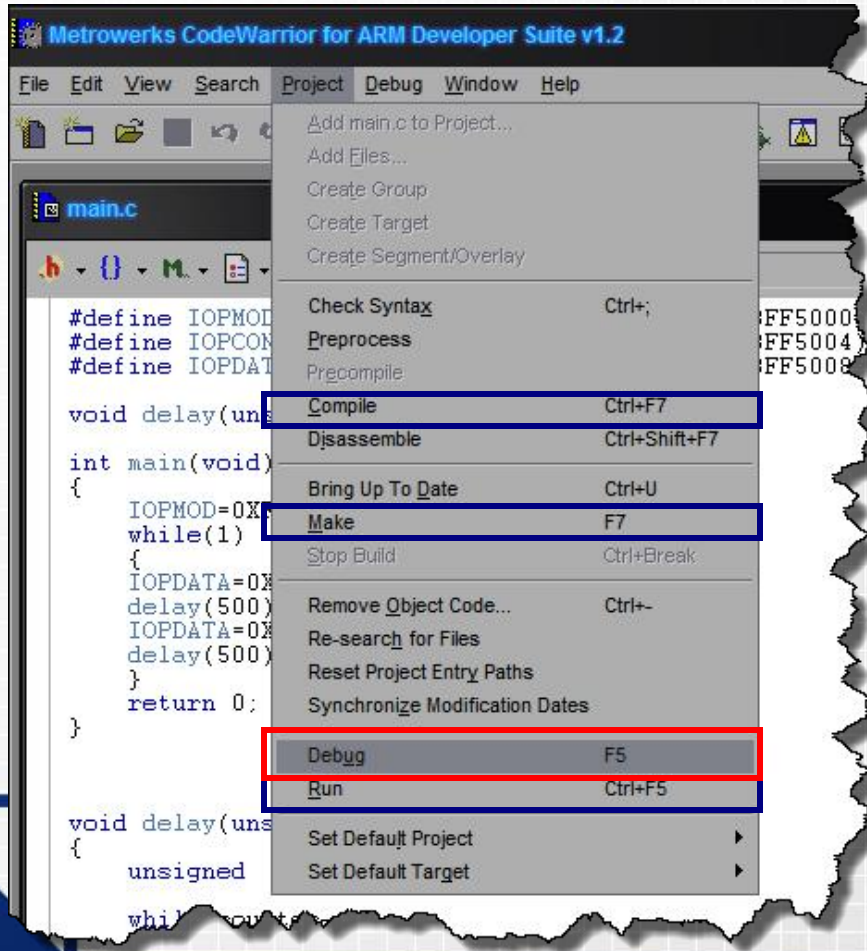
# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

配置完毕之后一定要注意**存盘 (ctrl+s)**，  
这样配置才会生效，否则编译时会报错。

# 编译并进入AXD

菜单>Project>Debug



## 命令介绍

### Compile:

编译单个源文件,生成一个.o文件。

### Make:

编译整个工程,生成多个.o文件和一个.axf文件。

### Debug:

编译整个工程,生成多个.o文件和一个.axf文件,并进入AXD。

### Run:

编译整个工程,生成多个.o文件和一个.axf文件,并进入AXD,同时运行程序。

# 配置AXD

**AXD**的配置步骤只需以下两步：

一、加载初始化指令

二、加载**JLINK**动态链接库



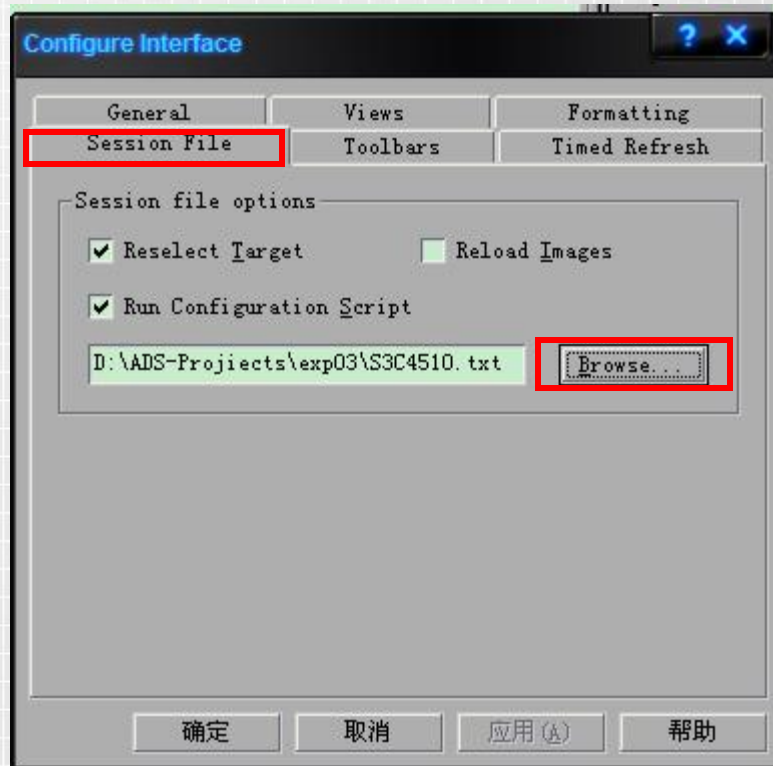
# 配置AXD

## 一、加载初始化指令

- 1、新建一个文本文档，输入下图所示的初始化指令，然后保存以备用。
- 2、菜单>Options>Configure Interface，加载刚才的初始化文本。



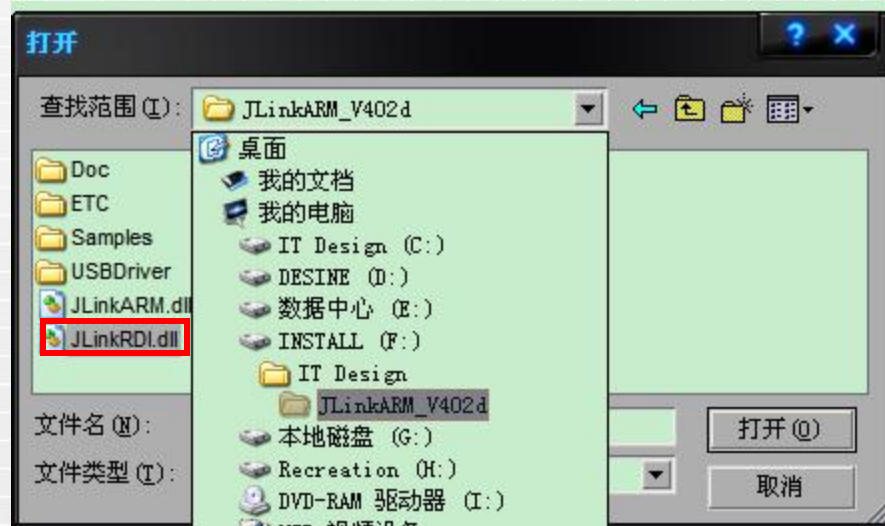
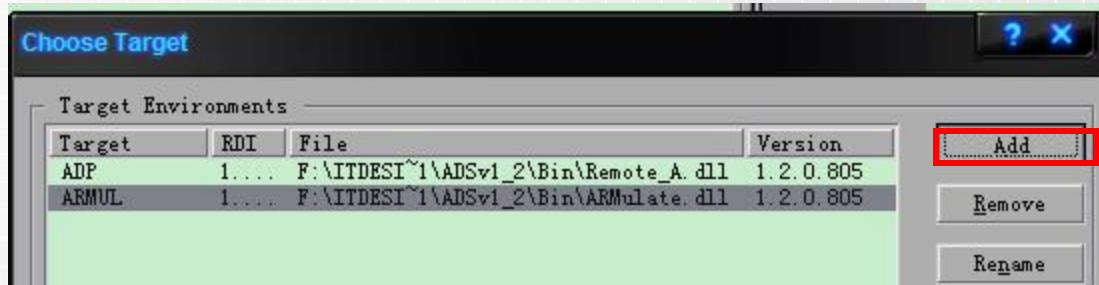
```
SETMEM 0x3FF0000,0xE7FFFF90,32
SETMEM 0x3FF3010,0x00003002,32
SETMEM 0x3FF3014,0x02000060,32
SETMEM 0x3FF302C,0x14010380,32
SETMEM 0x3FF303C,0xCE338360,32
```



# 配置AXD

## 二、加载JLINK动态链接库

菜单>Options> Target, 加载动态链接库JLinkRDI.dll, 该文件在J-link软件的安装目录下。



# 调试仿真

菜单>Execute

**Go:** 全速运行;

**Stop:** 停止全速运行;

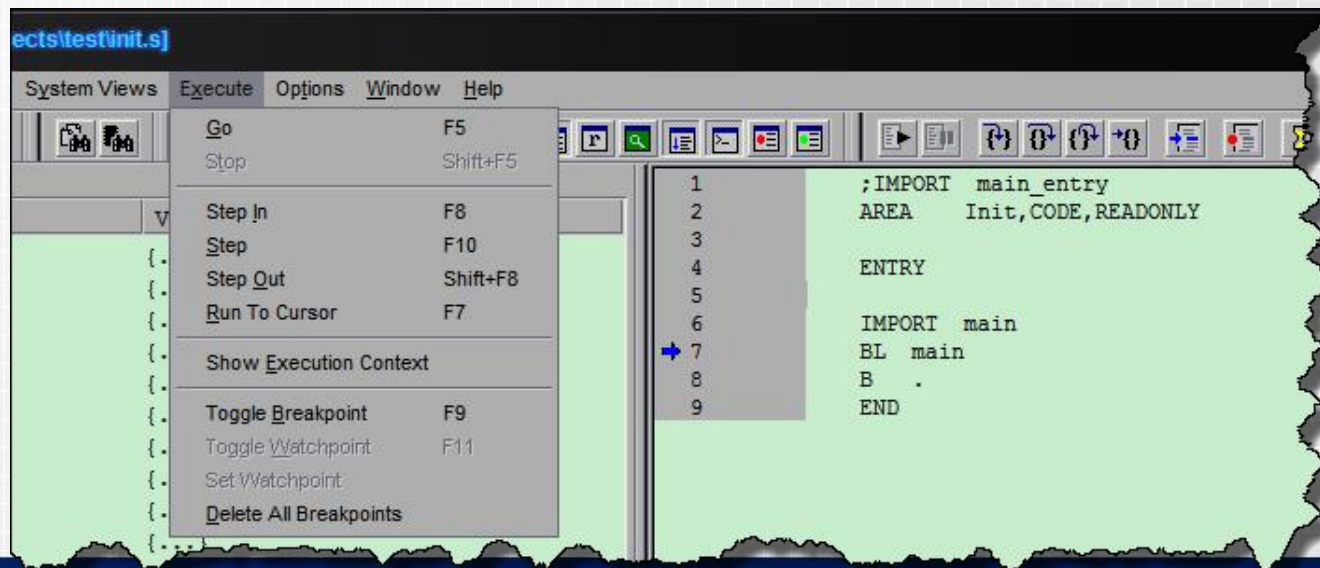
**Step in:** 单步运行, 跟踪到被调用函数里边去;

**Step:** 单步运行, 把被掉函数当成一整条简单的语句;

**Step out:** 跟踪到函数里面后, 可以退出到当前函数的调用处;

**Run To Cursor:** 运行到光标处;

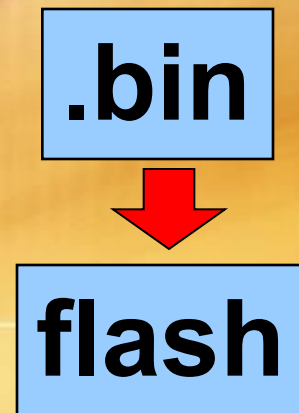
**Toggle Breakpoint:** 对光标所在的行设置或清除断点。



# Part 2

## 用JLINK烧写FLASH

- 1、配置**ADS**工程
- 2、编译生成**.bin**文件
- 3、配置**jflash**工程
- 4、烧写**FLASH**



# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

需要配置的选项：

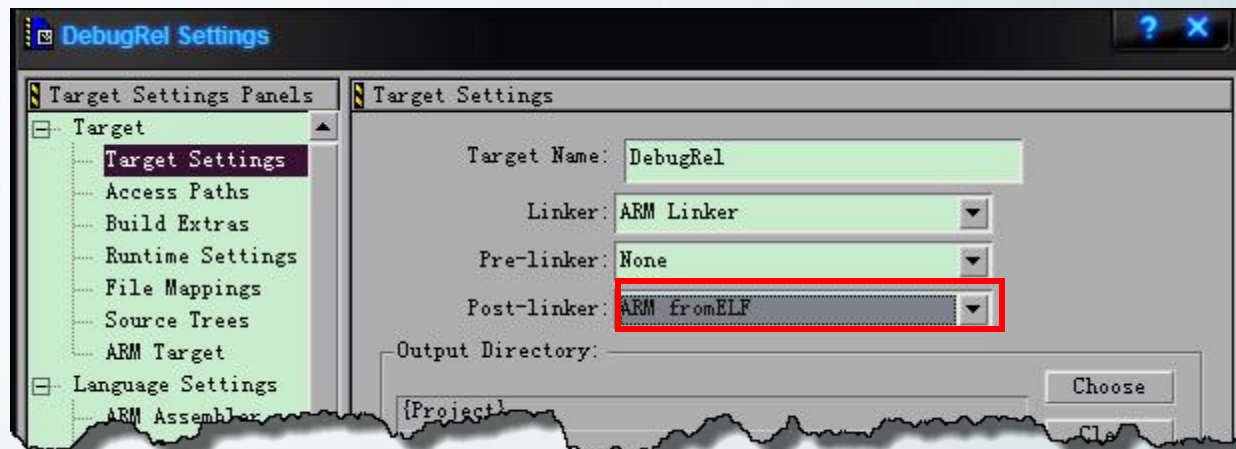
- 1、Target Settings
- 2、ARM Assembler（编译器）
- 3、ARM C Compiler（编译器）
- 4、ARM Linker（链接器）
- 5、ARM fromELF

其他选项默认即可。

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

## 1、Target Settings



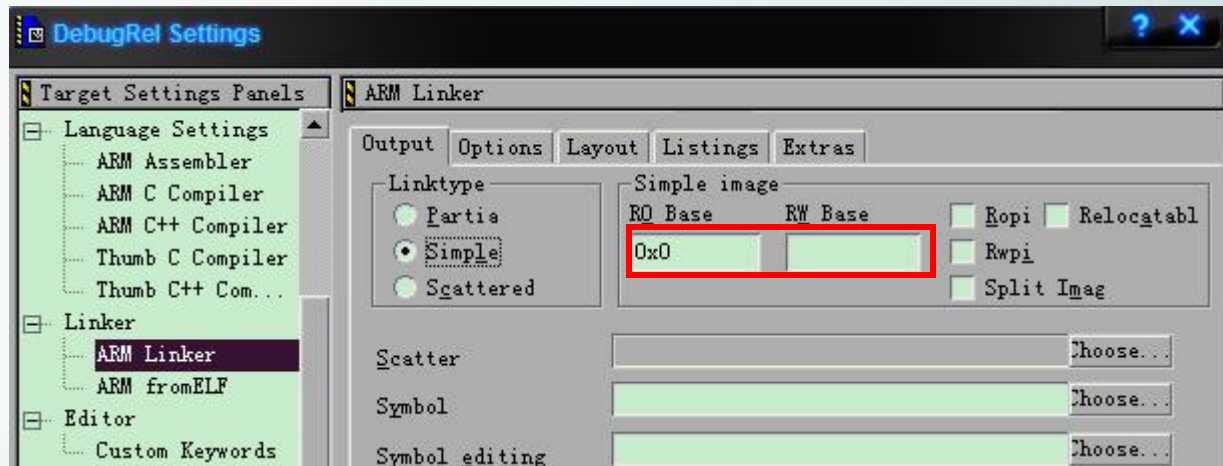
**目的：选择链接完成后，对文件进行操作。**

链接完成后ADS会默认生成一个.axf的文件，为了得到.bin文件，需要调用ARM fromELF命令将.axf转换为.bin文件。

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

## 4、ARM Linker (Output)

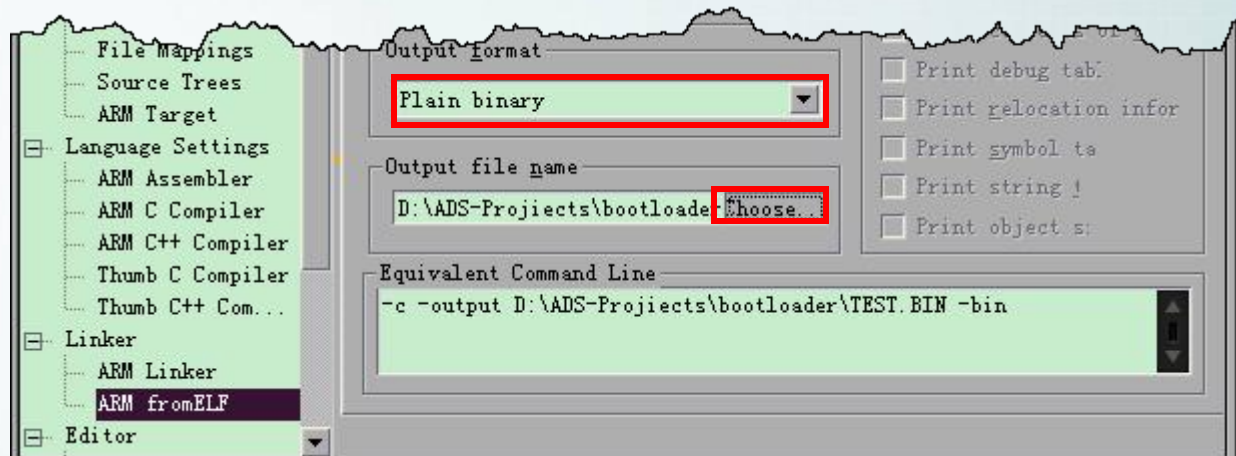


目的：设置代码段的起始地址为FLASH的起始地址。

# 配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

## 5、ARM fromELF

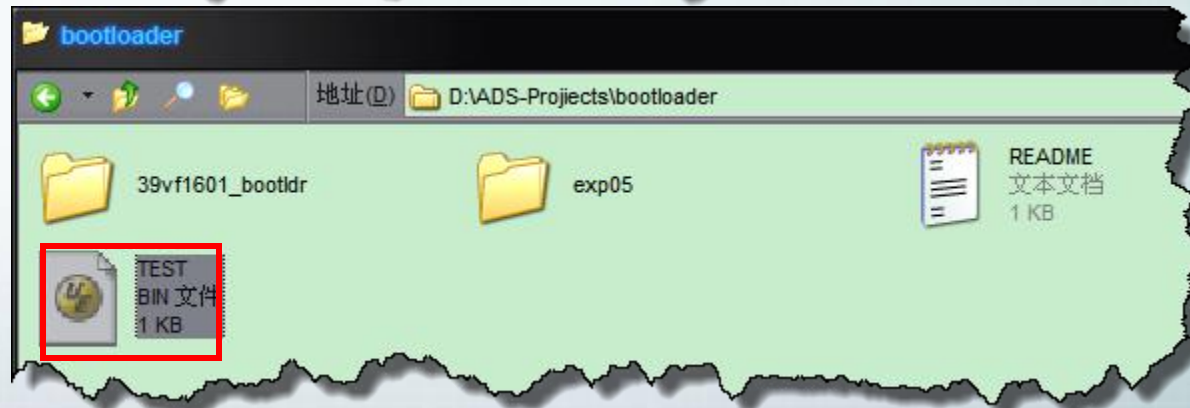
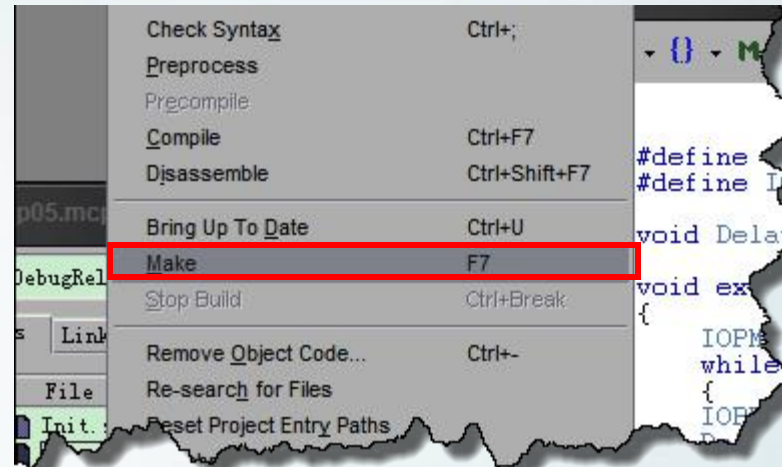


**目的：转换为二进制文件并指定输出位置。**



# 编译生成.bin文件

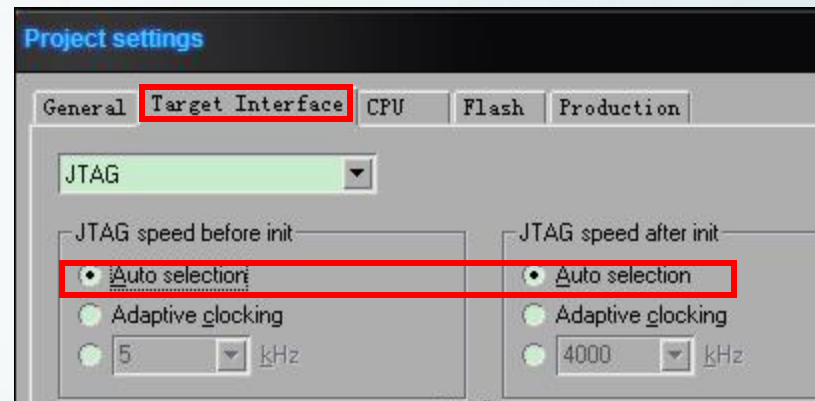
菜单>Project>Make



# 配置jlink工程

菜单>Options>Project settings

## 1、Target Interface



这个根据需要进行选择，若不确定就选择自动。

# 配置jlink工程

菜单>Options>Project settings

## 2、CPU

指定CPU并初始化

Project settings

General Target Interface **CPU** Flash Production

Device  Core ARM7 Little endian

Check core ID ID 00000000

Use target RAM (faster) Addr 40000 4 KB

Use following init sequence:

#	Action	Value0	Value1	Comment
0			0ms	Reset and halt target

初始化寄存器

五条全部添加

Add

Write 32bit

Address 3FF0000 Hex Data E7FFFF90 Hex

OK Cancel

Up Down

加快烧写速度

初始化寄存器

五条全部添加

# 配置jlink工程

菜单>Options>Project settings

## 3、FLASH

指定FLASH型号

Project settings

General Target Interface CPU **Flash** Production

FlashBank Bank[0] Add Remove

Use custom RAMCode

Base Addr 00000000 Organization 16 Bits x 1 Chip(s)

Automatically detect flash memory **第一步** Select flash device **第二步**

Select flash device

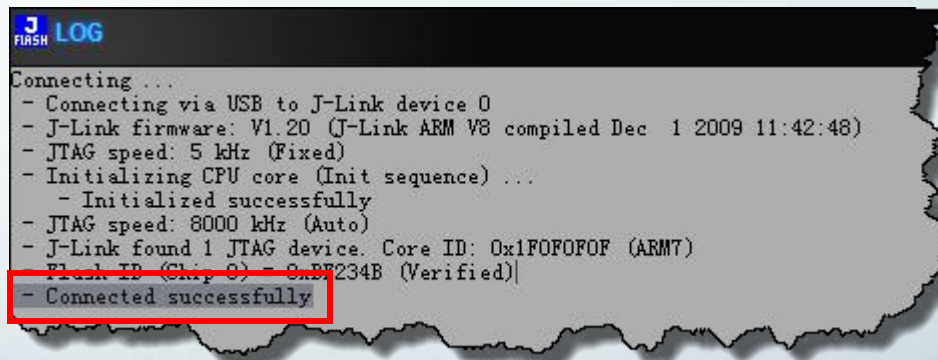
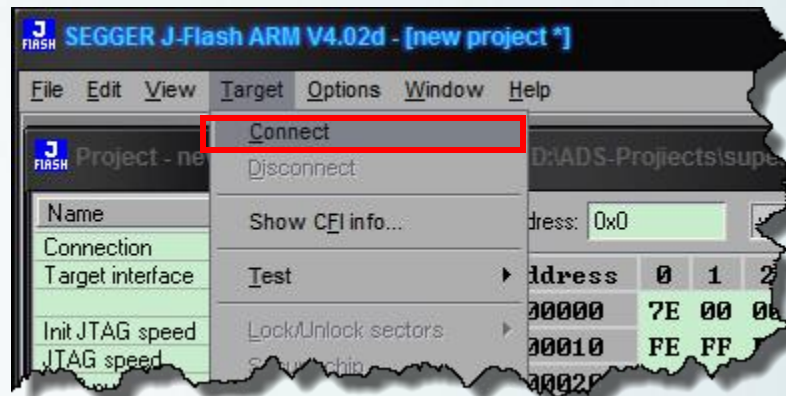
Manufacturer SST

Manufacturer	Device	Size	NumSectors	8
SST	SST39LF200A	256 KB	64	BFF
SST	SST39LF400A	512 KB	128	BF00
SST	SST39LF800A	1024 KB	256	BF00
SST	SST39LF160	2048 KB	512	BF00
SST	SST39VF160	2048 KB	512	BF00
SST	SST39VF1601	2048 KB	512	BF00
SST	SST39VF1602	2048 KB	512	BF00
SST	SST39VF200A	256 KB	64	BF00
SST	SST39VF201	4096 KB	1024	BF00

**第三步**

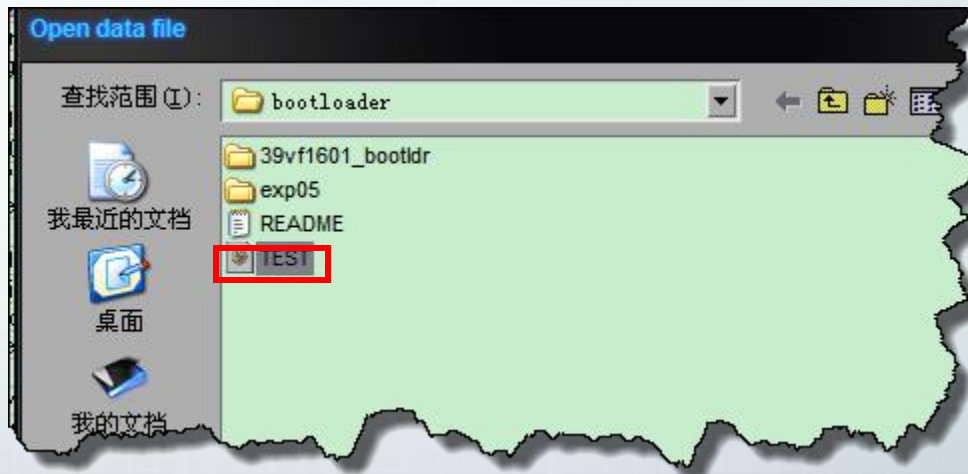
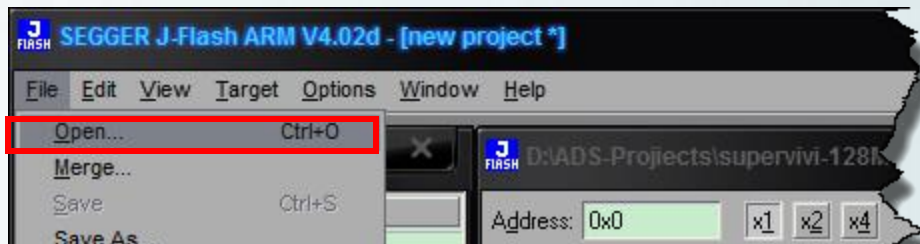
# 烧写FLASH

## 1、连接实验板



# 烧写FLASH

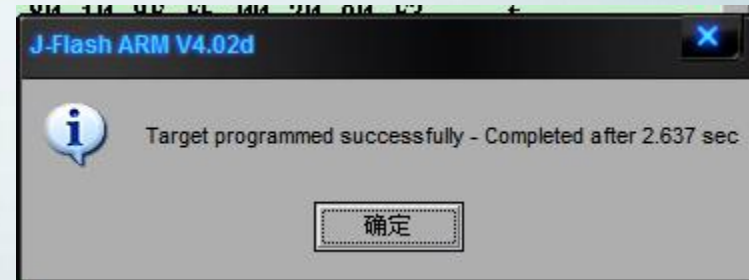
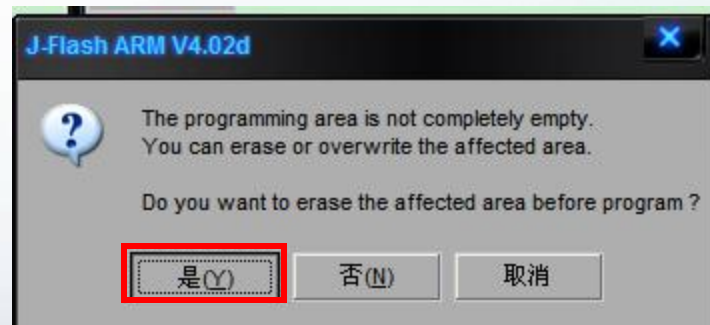
## 2、加载要烧写的.bin文件



# 烧写FLASH

## 3、Program

CPU	Check blank	F2	0040	00 20 A0 E3
Endian	Fill with zero		0050	00 60 A0 E3
Check core Id	Erase sectors	F3	0060	00 A0 A0 E3
Core Id	Erase chip		0070	80 19 A0 E3
Use target RAM	Program	F5	0080	04 10 51 E2
RAM address	Program & Verify	F6	0090	00 00 81 E5
RAM size	Auto	F7	00A0	00 30 A0 E3
Flash memory			00B0	6C 70 9B E5





祝大家学习愉快！

**Thank You !**